



Open Innovation Platform™

ההסכם בין TSMC לאפל לפיו החברה תייצר מחצית מהשבבים למכשירי אפל הבאים מתחיל לקרום עור וגידים. TSMC Company Manufacturing Semiconductor Taiwan (TSMC) תתחיל ייצור כמותי של שבבי A11 של אפל באפריל ותכין יכולת לייצור 50 מיליון יחידות של השבב לפני יולי, לפי דיווח בעיתון בשפה הסינית Economic Daily News (EDN).

שבבי A11, שיפעילו את סדרת האיפונים הקרובה שמיועדת להשקה בספטמבר 2017, יוצרו בתהליך של בדוח נאמר, הפרוסה ברמת InFO אריזה טכנולוגיית באמצעות וייארוז 10 nm FinFET.

לספק והתחילה 2016 של השלישי ברבעון שלה 10nm שבבי של הכמותי הייצור את התחילה TSMC מוצרי 10nm למדיה-טק ול-Technologies HiSilicon ברבעון הראשון של 2017, ציין העיתון, שציטט את המנכ"ל המשותף והנשיא של TSMC מרק ליו. מקורות שציטט, בעיתון נאמר, 2017 סוף לפני A11 שבבי מיליון 100 לייצר יכולת על לשמור צפויה TSMC משרשרת האספקה של TSMC. {loadposition content-related}